(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭55-88332

⑤ Int. Cl.³H 01 L 21/30

識別記号

庁内整理番号 6741-5F ⑬公開 昭和55年(1980)7月4日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

❷マスク位置合せ方法

願 昭53—163175

②特②出

西53(1978)12月26日

砂発 明 者 岡部正博

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

切出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明 総 1

1. 発明の名称

マスク位置合せ方法

- 2. 存許請求の範囲
- (2) 前記マスクの所定位置に該初期値検出用間隙 制定器が側隙を検出しりるよう検知部材を設け たことを特徴とする等許請求の範囲第(1)項記載

のマスク位置合せ方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は微細加工パターンの形成の際,マスクと被転写部材の設けられる基板との間隙を所定値に位置合せするマスク位置合せ方法に関し、存にマスク側に設けられる間隙側定器の初期値設定を容易且つ正確に行いうるようで、食されたマスク位置合せ方法に関する。

黎細加工の分野化おいて、パターンの形成されたマスタのパターンをX額。光等化よりレジストを飲布したウェファー上に第光転写することが行なわれている。

とのようなパターンの転写に当っては、近年の ミクロンオーダーの数船加工を行うために、マス クとウェファーを特載する装板との間隙を正確に 位債合せすることが要求されている。

との間隙は転写の薪のパターンの水ケ、拡大、 縮少の受因となり、との間隙の設定は特に重要で ある。

そのため間隙を測定する方法は多数あるが通常

- 1 -

**-2-**

マスタ側に関節制定器をとりつけて基板・表面と の間隙を検知する方法が一般に行なわれている。

٠.

第1回は従来のマスク位性合せ方法の説明図で あって、1はマスク、2はリファレンスミラー、 3は試料、4は間難御定器(マイクロセンサ等)、 5はマスクパターン、9はマスク保持台を示して いる。

図にかける関係測定器4は対向物との静電容量 変化又は限射光に対する反射光検知を行って、対 向物との阻解を測定する周知の測定器である。関 像測定器4はマスク保持合9に投けられ、マスク 1 と基板3との距離を模知する。

マスク1の厚み、一平行度が等は一般には、マス Jebe ク間で異なるため前記マスク1の保持台9に固定された間隙側定台4は、マスク1を変更するどとに、該マスク1に合せて等点である設定値を変更しなければならない。

そのためりファレンスミラ2と呼ばれる基準器 を直接マスク1に接触させ、マスタ解にとりつけ た間隙測定器4の零点調節を行なっていたので、

-3-

又, 本発明の一実施態がにかいては, 前記マスク の所定位置に該初制値検出用間隙側定器が前肢を 検出しうるよう検知部材を設けたものである。

以下本発射を一実施例につき図面に従って詳細 に説明する。

第2図は本発明のマスク位置合せ方法一実施例 説明図であって、基板台6の内部に複数値の制限 側定器7を収容する。該基台6に基単板3をおき、 その距離を制定し、各間限測定器7の零点調節を しておく。

次いで基準板3を外し、マメク保持台9に真空 政策でとりつけたマスク保持台9を移動させマス ク1を基板6にある程度に近づける。

マスタ1にあらかじめ検知都材としての基準面 8をパターンニングしてある。

なお、鉄蓄単面 8 は、間勝御定器 7 が光を使用 する装置であれば鏡面とし、また静電容器を利用 する場合にあっては金属存原とする。

マスク保持台9を次集に基複台6に近づけ、基 板台6の表面がある程度近づいた時にマスク保持 特別昭55-88332(2)

Э

¥

マスク1を破損するという危険性があるとともに マスクの反り等によりその特度も恐いという欠点 があった。

本発明の目的とするところは、上配欠点に最少マスクと基板とを非接触にしてマスク側間隙側定 器の設定値を決定するマスク位置合せ方法を提供 することにある。

-4-

台9を停止し、間隙側定盤7の側定値、即ち、マスク1と薪板台6との間隙の大きさ、を就収る。 この院取値をマスク台9にとりつけたマスク側の 間隙側定器10の初期値として設定する。

すなわち基板制制 簡 制定器 7 の値が 2 0 μm で あればマスク 側間 隙 制定器 1 0 の値 & 2 0 μm と なる。 との 設定 は 間隙 制定器 がマイクロメーター であれば、 その 指針の 位置 を ポリュームで、 又は デジタルメーター であれば、 テンキー等によって 行 なり。

マスク領の間隙 測定器 1 0 が基板台 6 までの距離が 測定しりるように基板台 6 の機能は金属又は 便面としておく。 この般定核基板台 6 からマスク 保持台 9 を速ざける。 とれとともに関策測定器 10 は基板台 6 との間隙を前述の設定値を始点とし例 定する。マスク保持台 9 がマスク 1 と基板台 6 間 にウェファーが充分入れる程度離れると停止し。 茶板台 6 上にレジストの譲布されたウェファーが 億かれる。

次にマスク保持台9が基板台6に近づくより移

-5-

-6-

動され、これとともに間隙 調定器 1 0 は基板台 6 との間隙を測定し、この測定値が所定値、例えば 2 μm, となった時マスク保持台 9 を停止せしめ る。

その後マスク1を介しX線を第光し、ウェファ ー上にマスクパターンを転写する。

上述の如く、 基板側の陶解制定器がマスクと基 被間の距離を正磁に御定し、 これをマスク側の間 隙制定器の初期値としてセットしりる。

以上説明したように本発明のマスク位置合せ級と、 世においては、表板側に胸膜側定器を設け、該側 定器により、マスクと高板との距離を検知し、該 検知情報を、マスク側に設置した間隙側定器に伝 達することによって高板との間隙を設定すること を可能としたことによりマスクに非接触でマスク 側間隙側定器の設定値を決めることができ且つ、 マスクの外枠の反りの影響を受けなくなるので側 (\*\*\*)。 定精度が良くなるとともにマスクを破損する危険 性もなくなりその効果は極めて大である。 特別的55-8 8332(3) 第1図は従来のマスク位置合せ方法の説明図、第 2回は本発明のマスクグダ位置合せ方法の一実施 >\*\*\*\*\*\* 労戦明図である。

- 1: マスク
- 2:リファレンスミラー
- 3; 試料(盖板)
- 4:間隙側定器, (マイクロセンサ)
- 5:マスクパターン
- 6:基板台
- 7: 盖板侧間隙侧定器
- 8: 差集面
- 9:マスク保持台
- 10:マスク傷間隙例定器

代理人 弁理士 松 岡 宏四郎

4. 図面の簡単な説明

\_8\_ \_

